



2026年8月3日

各 位

会社名 スズデン株式会社
代表者名 代表取締役社長 高谷 健文
(コード番号 7480)
問合せ先 執行役員 経営企画部門担当 中野 諭
T E L 03-6910-6801

業績予想および配当予想の修正に関するお知らせ

当社は、2026年8月3日開催の取締役会において、最近の業績動向を踏まえ、2026年5月7日に公表いたしました2027年3月期の業績予想および配当予想について、下記の通り修正することを決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

● 業績予想の修正について

2027年3月期第2四半期（累計）連結業績予想数値の修正（2026年4月1日～2026年9月30日）

	売上高	営業利益	経常利益	中間純利益	1株当たり 中間純利益
	百万円	百万円	百万円	百万円	円 銭
前回発表予想(A)	24,900	1,070	1,200	780	58.42
今回修正予想(B)	31,200	1,900	2,060	1,340	105.67
増減額(B-A)	6,300	830	860	560	
増減率(%)	25.3	77.6	71.7	71.8	
(ご参考) 前期第2四半期実績 (2026年3月期第2四半期)	21,100	872	996	732	52.24

2027年3月期通期連結業績予想数値の修正（2026年4月1日～2027年3月31日）

	売上高	営業利益	経常利益	親会社株主に 帰属する 当期純利益	1株当たり 当期純利益
	百万円	百万円	百万円	百万円	円 銭
前回発表予想(A)	51,700	2,400	2,660	1,740	130.32
今回修正予想(B)	64,500	3,960	4,260	2,780	219.24
増減額(B-A)	12,800	1,560	1,600	1,040	
増減率(%)	24.8	65.0	60.2	59.8	
(ご参考) 前期実績 (2026年3月期)	45,902	2,072	2,339	1,722	129.04

修正の理由

2027 年 3 月期第 1 四半期において、当社の主力販売先である電気機器・電子部品・産業機械業界において、一部の主要顧客で受注環境が好調に推移いたしました。また、第 2 四半期以降では、主要顧客における生産活動や設備投資需要は引き続き堅調に推移すると見ており、半導体市場においては、生成 A I 関連の高性能な半導体需要の拡大が継続していることに加え、最先端メモリ等の需要増加に向けた更なる投資拡大が見込まれております。以上のことから、2027 年 3 月期第 2 四半期（累計）および通期の連結業績予想を修正いたします。

● 配当予想の修正について

	年間配当金				
	第 1 四半期末	第 2 四半期末	第 3 四半期末	期末	合計
	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭
前回予想 (2026 年 5 月 7 日)	—	48. 00	—	57. 00	105. 00
今回修正予想	—	86. 00	—	90. 00	176. 00
当期実績	—				
前期実績 (2026 年 3 月期)	—	36. 00	—	75. 50 (普通配当 68. 00) (記念配当 7. 50)	111. 50

修正の理由

配当性向80％を配当総額の基準とする当社の配当政策の基本方針に則り、2027年 3 月期の第 2 四半期末期末配当予想を48円から86円、期末配当予想を57円から90円に修正いたします。これにより、年間配当金は 1 株当たり176円となる予定です。

※上記の予想は、現時点で入手可能な情報に基づき判断したものであり、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。今後、お知らせすべき事項が発生した場合には、適切に開示してまいります。

以 上